□ 产品特点

- I 钢管式小型封装
- 口 低插损 ,低 WDL/PDL
- 响应速度快
- 高可靠性高稳定性

□ 应用范围

- 光功率控制与均衡
- WDM 波分系统
- EDFA 增益控制
- 口 仪器仪表

遵循标准

- Telcordia GR-1221
- Telcordia GR-1073



技术参数

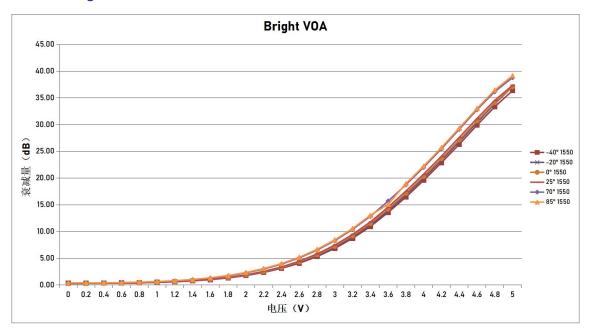
参数	单位	PM MEMS VOA	
衰减类型		Bright or Dark	
工作波长	nm	1550	
衰减范围	dB	≥30	
消光比	dB	≥18	
响应时间	ms	≤8	
插入损耗	dB	≤0.7	
回波损耗	dB	≥50	
驱动电源	V	≤8	
最大光功率	mW	≤500	
工作温度	°C	-20 ~ +85	
存储温度	°C	-40 ~ +85	
封装尺寸	mm	Ф5.5×20.15	

^{1.}所有参数均在室温工作环境下测试;

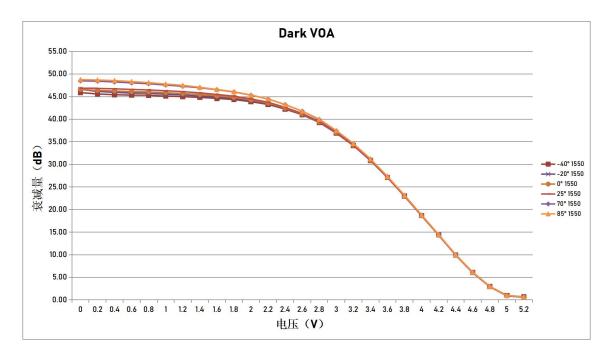
^{2.}所有参数均不包括连接头插入损耗。

口 衰减曲线

SM Bright



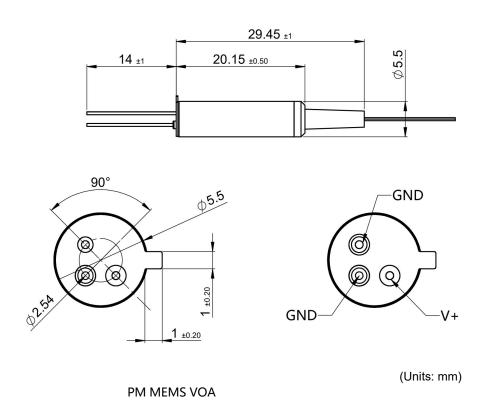
SM Dark



MEMS VOA 温度衰减曲线:横坐标为电压(V),纵指标为 VOA 的衰减值(dB)。

图中以不同颜色分别表示-40°、-20°、0°、25°、70°、85°时 VOA 的衰减曲线。

封装尺寸 I



订购信息 HC-PMVOA-A-B-C-D-E-F

A	В	С	D	E	F
波长	衰减类型	衰减范围	光纤直径	光纤长度	连接头类型
15:1550nm	B:Bright	25:min.25dB	025:Ф0.25mm	05: 0.5m	00: None
X:其他	D:Dark	30:min.30dB	09:Ф0.9mm	10: 1.0m	FP: FC/UPC
		X:其他	X:其他	15: 1.5m	FA: FC/APC
				X: 其他	SP: SC/UPC
					SA: SC/APC
					LP: LC/UPC
					LA: LC/APC
					X: 其他